证券代码：688432　　证券简称：有研硅　　公告编号：2024-022

有研半导体硅材料股份公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 19 日通过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席王慧主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

监事会认为：根据《公司法》、上海证券交易所相关规范性文件要求及《公司章程》的有关规定，公司编制了 2024 年第一季度报告。报告的内容与格式符合相关规定，客观、真实、公允地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。公司 2024 年第一季报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《有研半导体硅材料股份公司 2024 年第一度报告》的内容。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有研半导体硅材料股份公司 2024 年第一度报告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次募集资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于科创板上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，符合公司发展规划。因此，监事会同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研半导体硅材料股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-023）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。同意拟提名王慧、田中利朗为有研半导体硅材料股份公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

议案 3.01《关于监事会换届选举暨提名王慧为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案 3.02《关于监事会换届选举暨提名田中利朗为公司第二届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案及其子议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研半导体硅材料股份公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司监事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688432　　证券简称：有研硅　　公告编号：2024-024

有研半导体硅材料股份公司关于选举 第二届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于 2024 年 4 月 25 日召开职工代表大会，选举李磊先生为公司第二届职工代表监事（简历附后）。

李磊先生作为职工监事将与公司 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司

监事会

2024 年 4 月 26 日

附职工监事简历：

李磊先生简历

李磊先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2004 年 6 月至 2014 年 12 月任国泰半导体材料有限公司职员、综合管理部副经理；2015 年 1 月至今任公司总经理办公室副经理；2018 年 1 月至今任北京有研艾斯半导体科技有限公司职工代表监事。

截至目前，李磊先生未直接持有公司股票。由于李磊先生目前在北京有研艾斯半导体科技有限公司担任职工代表监事，因此，与北京有研艾斯半导体科技有限公司存在关联关系。除上述情况外，与本公司其他持有 5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》第 4.2.2 条、第 4.2.3 条所列情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码：688432　　证券简称：有研硅　　公告编号：2024-025

有研半导体硅材料股份公司关于 董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会将于 2024 年 5 月任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 4 名为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名方永义先生、张果虎先生、薛玉檩先生、远藤智先生、矶贝和范先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，钱鹤先生、孙根志华先生、邱洪生先生、袁少颖女士为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

董事会提名委员会在对 4 名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况充分了解的基础上，未发现其中有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定。该事项是根据公司募投项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述，保荐人同意公司本次募投项目延期事项。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688432　　证券简称：有研硅

有研半导体硅材料股份公司 2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	234,682,549.22		−9.07
归属于上市公司股东的净利润	56,384,833.25		−26.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,332,356.81		−24.09
经营活动产生的现金流量净额	25,772,581.76		−51.01
基本每股收益（元／股）	0.05		−26.96
稀释每股收益（元／股）	0.05		−26.96
加权平均净资产收益率(%)	1.35		减少 0.57 个百分点
研发投入合计	21,554,957.60		−6.19
研发投入占营业收入的比例(%)	9.18%		增加 0.28 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,036,344,600.11	5,043,056,336.86	−0.13
归属于上市公司股东的所有者权益	4,171,320,232.31	4,147,998,364.82	0.56

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	−25,791.96	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	14,947,168.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	10,038,665.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−98.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,222,912.13	
少数股东权益影响额（税后）	2,684,555.33	
合计	19,052,476.44	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	−51.01	主要系本报告期销售回款较上年同期减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	21,391	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
北京有研艾斯半导体科技有限公司	境内非国有法人	384,750,000	30.84	384,750,000	384,750,000	无	0
株式会社 RS Technologies	境外法人	327,090,400	26.22	327,090,400	327,090,400	无	0
中国有研科技集团有限公司	国有法人	230,422,500	18.47	0	0	无	0
福建仓元投资有限公司	境内非国有法人	28,215,000	2.26	28,215,000	28,215,000	无	0
国新风险投资管理（深圳）有限公司—深圳诺河投资合伙企业（有限合伙）	其他	22,500,000	1.80	22,500,000	22,500,000	无	0
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	19,554,490	1.57	19,554,490	19,554,490	无	0
德州芯利咨询管理中心（有限合伙）	其他	19,339,894	1.55	0	0	无	0
德州芯睿咨询管理中心（有限合伙）	其他	13,034,204	1.04	0	0	无	0
中电科核心技术研发股权投资基金(北京)合伙企业(有限合伙)	其他	9,000,000	0.72	9,000,000	9,000,000	无	0
德州芯慧咨询管理中心（有限合伙）	其他	7,011,317	0.56	0	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国有研科技集团有限公司	230,422,500	人民币普通股	230,422,500
德州芯利咨询管理中心(有限合伙)	19,339,894	人民币普通股	19,339,894
德州芯睿咨询管理中心(有限合伙)	13,034,204	人民币普通股	13,034,204
德州芯慧咨询管理中心(有限合伙)	7,011,317	人民币普通股	7,011,317
北京京国盛投资基金(有限合伙)	6,024,368	人民币普通股	6,024,368
华润微电子控股有限公司	5,020,307	人民币普通股	5,020,307
浙江晶盛机电股份有限公司	4,640,307	人民币普通股	4,640,307
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	2,732,033	人民币普通股	2,732,033
德州芯智咨询管理中心(有限合伙)	2,597,198	人民币普通股	2,597,198
德州芯鑫咨询管理中心(有限合伙)	2,046,696	人民币普通股	2,046,696
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、北京有研艾斯半导体科技有限公司、株式会社 RS Technologies 实际控制人为方永义。 2、RS Technologies 与仓元投资已签署一致行动协议。 3、中信证券之全资子公司中证投资持有公司 1.27%的股份，持有研投基金 2.15%的出资份额。 4、除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截止报告期末，招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金通过转融通方式出借公司股票 31,800 股。		

注：有研半导体硅材料股份公司回购专用证券账户未在前十名股东持股情况中列示，截至 2024 年 3 月 31 日，“有研半导体硅材料股份公司回购专用证券账户”持股数为 3,285,336 股，占公司总股本的比例为 0.26%。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用　□不适用

单位:股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中信证券投资有限公司	18,787,990	1.51	766,500	0.06	19,554,490	1.57	0	0.00
招商银行股份有限公司—华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金	2,932,033	0.24	31,800	0.00	2,732,033	0.22	31,800	0.00

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用　□不适用

单位:股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
中国工商银行股份有限公司—博时上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金	退出	255,100	0.02	1,421,200	0.11
中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0.00	1,218,453	0.10
广发证券股份有限公司—鹏华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金	退出	356,600	0.03	1,288,738	0.10
交通银行股份有限公司—华夏上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金	退出	275,900	0.02	1,088,637	0.09

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

公司于 2024 年 2 月 20 日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益或用于股权激励、员工持股计划。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,285,336 股，占公司最新总股本的 0.26%，最高成交价为 10.70 元/股，最低成交价为 9.57 元/股，支付的资金总额为人民币 33,590,466.48 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体详见 2024 年 2 月 21 日和 2024 年 4 月 2 日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《有研半导体硅材料股份公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号：2024-007)和《有研半导体硅材料股份公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》(公告编号：2024-020)。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位:有研半导体硅材料股份公司

单位：元　币种:人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,370,691,912.86	1,504,386,200.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,480,554,301.36	1,351,953,493.15
衍生金融资产		
应收票据	35,417,428.14	67,004,744.53
应收账款	216,583,428.09	170,475,938.68
应收款项融资	69,260,389.66	52,353,799.21
预付款项	3,352,001.23	2,405,309.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	595,379.94	400,285.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	189,967,523.08	205,792,594.01
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,022,955.38	14,952,065.98
流动资产合计	3,369,445,319.74	3,369,724,430.82
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	381,205,587.89	385,336,730.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	994,678,301.15	1,014,009,928.15
在建工程	151,112,602.00	123,058,374.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,213,468.08	12,014,349.47
无形资产	82,006,023.63	82,746,540.82
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,974,709.49	3,272,180.43
递延所得税资产	5,707,943.67	5,764,273.64
其他非流动资产	8,000,644.46	17,129,528.79
非流动资产合计	1,666,899,280.37	1,673,331,906.04
资产总计	5,036,344,600.11	5,043,056,336.86
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	20,982,429.92	12,715,301.39
应付账款	83,357,319.87	102,190,351.23
预收款项		
合同负债	582,182.51	245,849.11
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,384,437.78	35,859,380.90
应交税费	12,067,236.76	8,624,792.48
其他应付款	63,504,913.48	64,330,432.31
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,377,343.91	4,309,800.10
其他流动负债		
流动负债合计	205,255,864.23	228,275,907.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,942,989.10	6,791,613.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	212,565,906.13	227,426,490.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	218,508,895.23	234,218,103.74
负债合计	423,764,759.46	462,494,011.26
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,247,621,058.00	1,247,621,058.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,250,541,111.98	2,250,624,106.66
减：库存股	33,590,466.48	
其他综合收益		
专项储备	6,849,254.96	6,238,759.56
盈余公积	25,250,365.27	25,250,365.27
一般风险准备		
未分配利润	674,648,908.58	618,264,075.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,171,320,232.31	4,147,998,364.82
少数股东权益	441,259,608.34	432,563,960.78
所有者权益(或股东权益)合计	4,612,579,840.65	4,580,562,325.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,036,344,600.11	5,043,056,336.86

公司负责人：张果虎　　主管会计工作负责人：杨波　　会计机构负责人：李文彬

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位:有研半导体硅材料股份公司

单位：元　币种:人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	234,682,549.22	258,092,770.62
其中：营业收入	234,682,549.22	258,092,770.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	184,376,949.71	189,800,730.51
其中：营业成本	159,718,293.05	161,432,100.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	714,120.48	2,206,308.86
销售费用	3,062,143.41	3,277,504.67
管理费用	7,336,140.37	7,222,367.87
研发费用	21,554,957.60	22,976,228.76
财务费用	−8,008,705.20	−7,313,780.09
其中：利息费用	109,435.58	35,830.29
利息收入	8,079,399.92	8,484,280.19
加：其他收益	16,711,312.59	25,470,425.77
投资收益(损失以“−”号填列)	2,782,495.92	1,396,537.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	−4,131,142.60	−2,342,086.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“−”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“−”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)	3,125,027.38	3,211,310.50
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−718,879.12	−794,920.66
资产减值损失(损失以“−”号填列)	1,043,731.95	−2,984,003.97
资产处置收益(损失以“−”号填列)		18,648.55
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	73,249,288.23	94,610,037.40
加：营业外收入	1.09	31,769.03
减：营业外支出	25,891.96	137.00
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	73,223,397.36	94,641,669.43
减：所得税费用	9,505,188.00	8,438,775.30
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	63,718,209.36	86,202,894.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	63,718,209.36	86,202,894.13
2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“−”号填列)	56,384,833.25	77,232,418.34
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)	7,333,376.11	8,970,475.79
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	63,718,209.36	86,202,894.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	56,384,833.25	77,232,418.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,333,376.11	8,970,475.79
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.05	0.06
(二)稀释每股收益(元／股)	0.05	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张果虎　　主管会计工作负责人：杨波　　会计机构负责人：李文彬

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位:有研半导体硅材料股份公司

单位：元　币种:人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	170,618,930.96	217,545,944.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,422,307.04	6,930,462.08
收到其他与经营活动有关的现金	12,115,591.71	27,320,727.01
经营活动现金流入小计	191,156,829.71	251,797,133.80
购买商品、接受劳务支付的现金	102,743,977.74	143,435,231.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	49,579,504.27	46,009,659.64
支付的各项税费	6,240,244.47	4,561,034.44
支付其他与经营活动有关的现金	6,820,521.47	5,186,035.56
经营活动现金流出小计	165,384,247.95	199,191,961.34
经营活动产生的现金流量净额	25,772,581.76	52,605,172.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,480,000,000.00	658,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,437,857.69	4,092,920.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,400.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,491,441,257.69	662,092,920.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,184,235.15	18,506,190.37
投资支付的现金	2,610,000,000.00	1,944,879,708.77
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	3,840,000.00
投资活动现金流出小计	2,636,184,235.15	1,967,225,899.14
投资活动产生的现金流量净额	−144,742,977.46	−1,305,132,978.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,181,388.80	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,181,388.80	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,181,388.80	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	37,188,965.37	7,428,823.59
筹资活动现金流出小计	37,188,965.37	7,428,823.59
筹资活动产生的现金流量净额	−36,007,576.57	−7,428,823.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,899.77	−211,574.44
五、现金及现金等价物净增加额	−154,959,072.50	−1,260,168,203.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,477,120,831.11	2,342,613,183.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,322,161,758.61	1,082,444,979.86

公司负责人：张果虎　　主管会计工作负责人：杨波　　会计机构负责人：李文彬

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

有研半导体硅材料股份公司董事会

2024 年 4 月 25 日